# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

03-101083

(43) Date of publication of application: 25.04.1991

(51) Int. CI.

H01R 43/00

(21) Application number: 01-237698

(71) Applicant: NISSAN MOTOR CO LTD

(22) Date of filing:

13. 09. 1989

(72) Inventor: **ENOKIDO YUTAKA** 

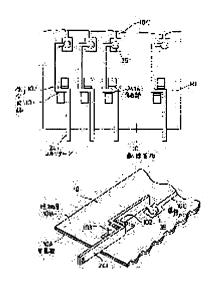
KIMURA TOSHIHIRO

### (54) CONNECTOR FIXING STRUCTURE FOR SURFACE MOUNTING TYPE BOARD

### (57) Abstract:

PURPOSE: To prevent any disconnection in insertion or removal of a connector or caused by solder fatigue by forming engagement projections on the insulating layer side of a circuit board, engaging them with an engagement portion formed in a connector pin, and joining the end on the board side of the connector pin with a conductor pattern.

CONSTITUTION: A notch is formed at a part of a circuit board 10 where a conductor pattern 10C is not formed, to be raised on an insulating layer 10B side, and engagement projections 102, 103 are formed. An engagement portion 241a engaged with the engagement projections 102, 103 is formed in a connector pin 241. Faces of the insulating laver 10B side in the engagement projections 102, 103 are engaged with the engagement portion 241a in such a manner as to support a load in insertion or removal of a connector. The end of the board side



of the connector pin 241 is joined with the conductor pattern 10C. Therefore, the insertion or removal force of the connector is not exerted directly on a soldered joint, to prevent any disconnection as well as any solder fatigue caused by vibration.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

19日本国特許庁(JP)

00 特許出願 公開

#### 四公開特許公報(A) 平3-101083

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

**個公開** 平成3年(1991)4月25日

H 01 R 43/00

Z 7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

面実装型基板のコネクタ取付け構造 ❷発明の名称

②特 願 平1-237698

22出 願 平1(1989)9月13日

@発 明 者 F 榎

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

木 村 俊 広 700発明

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

の出 顖 日産自動車株式会社 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

弁理士 永井 冬紀

網 e. 書 ega ejes.

面実装型基板のコネクタ取付け構造

2. 特許請求の範囲

金属板の表面に絶縁層を介して導体パターンを 配設した配線基板とコネクタとの取付け機治にお いて、

前記配線基板の導体パターンが形成されていな い箇所の一部に切り込みを入れ絶縁層側に立ち上 げて係合突起が形成され、コネクタピンには眩係 合突起と係合する係合部が形成され、コネクタ指 脱時の荷重を支持するように前記係合突起の絶縁 層の面と係合部とが係合され、該コネクタピンの 基板側の端部は前記導体パターンに接合されてい ることを特徴とする面実装型基板のコネクタ取付 け構造。

3. 発明の詳細な説明

A. 産業上の利用分野

本発明は面実装型基板のコネクタ取り付け構造

B. 従来の技術

従来から、例えば第7回に示すような金属板 10Aと、その表面に形成された絶縁階10Bと、 その絶縁層10B上に形成された配線用導体パタ ーン100とからなる3層構造の配線用基板10 が知られている。この種の配線基板10は、金属 板10Aが導電体であるため、コネクタ21。抵 抗22, IC23などは導電パターン10C上に 例えばリフロー法による半田付けで表面実装され

ここで、コネクタ21は、ケース212に複数 のコネクタピン211を所定間隔で一体的に設け て成り、コネクタピン211の後端はケース21 から突出し半田接合部24で導体パターン10C に半田付けされている。

C. 発明が解決しようとする課題

しかしながら、コネクタ21は半田接合部24 で配線基板10に接続されているにすぎず、コネ クタ21を抑脱する膜の荷瓜は半田接合部24に 直接作用して断線するおそれがある。その上、配

特開平 3-101083(2)

線基板10が設けられるユニットの扱動により半田接合部24が半田疲労して断線するおそれもある。さらに、コネクタ21の半田付けに際して基板10上でコネクタ21の位置固定が難しく、リフロー法半田付け工程においてコネクタ21の位置づれが発生するおそれもある。

本発明は、面実装型基板上でコネクタを機械的に位置決めすることにより上述の課題を解決するものである。

#### D. 課題を解決するための手段

一実施例を示す第1回に対応づけて本発明を説明すると、本発明は、金属板10Aの表面に始縁 間10Bを介して導体パターン10Cを配設した 配線基板10にコネクタを取付ける構造に適用される。

本発明は、第1回に示すように、配線基板10 の導体パターン10Cが形成されていない箇所の 一部に切り込みを入れ絶縁層側に立ち上げて係 合突起102,103を形成し、コネクタビン 241には該係合突起102,103と係合する 係合邸241aを形成し、コネクタ挿脱時の荷重

を支持するように係合突起102,103の絶縁 層10Bの面と係合部241aとを係合させ、該 コネクタピン241の基板側の幅部を導体パター ン10Cに接合することにより上記課題を解決す

### E.作用

コネクタピン241が係合突起102,103 と係合部241aとで機械的に係合するから、コネクタ挿説力が半田接合部に直接作用せず断線が防止されるとともに、振動による半田疲労も防止されるとともに、半田付け時の位置決めも確実となる。

なお、本発明の構成を説明する上記 D 項および E 項では、本発明を分かり易くするために実施例 の図を用いたが、これにより本発明が実施例に限 定されるものではない。

#### 

第1図(a) および第1図(b) により第1の 実施例を説明する。第1図(a) は平面図、第1

### 図(b)はその要節斜視図である。

第1図において、上述したとおり配線基板10 は企风板10A上に絶縁層10Bを形成しその上に導体パターン10Cを形成して成る。配線基板10の端部の導体パターンが形成されていない領域R1にコ字状の切込みを入れて一対の係合突起102、103を立ち上げる。一方、コネクタピン241は図示のようにクランク状に形成してそのクランク部241aを係合突起102、103の表面には絶縁層10Bが形成されているから、コネクタピン241は配線基板10と絶縁される。また、コネクタピン241の端部は半田接合部35で連体パターン10Cと電気的に接続される。

この第1の実施例では、コネクタピン241が 係合突起102、103により配線基板10と機 被的に接続されているので、コネクタ揮脱時に作 用する荷重は係合突起102、103で支持され 半田接合部35に作用しないので断線事故は発 生しない。また、配線基板10とコネクタピン 241が同じ撮動モードで振動するため半田接合 部35の疲労による断線も防止される。さらに、 リフロー独による半川付けよ母時にも確実に位置 決めされる。

ے 4رجی کا سماسچندہ

### - 第2の実施例-

第2回(a) および第2回(b) により第2の 実施例を説明する。第2回(a) は平面回、第2 図(b) はその要部斜視図である。

配線基板10の端部の導体パターンが形成されていない領域R1にコ字状の切込みを入れて3つの係合突起104、105、106を立ち上げる。一方、コネクタピン251には図示のように山型の係合部251aを係合突起104~106に図示のように係合する。係合突起104~106の表面には絶縁関10Bが形成されているから、コネクタピン251は絶縁状態で配線基板10に取着される。コネクタピン251の一端部は半田接合部36で 導体パターン10Cと電気的に接続される。

この第2の実施例も、コネクタピン251が係

特開平 3-101083(3)

合突起104~106により配線基板10と機械的に接続されているので、コネクタ挿脱時に作用する荷瓜は係合突起104~106で支持され半田接合部36での断線事故は発生しない。また、配線基板10とコネクタピン251が同じ摄動モードで援動するため半田接合部36の疲労による断線も防止される。さらに、半田付け時の位置決めも確実である。

第2の実施例は第3図のように変形できる。 コネクタピン261に半球状の係合部261a を突設させ、この係合部261aを一対の係合突 起104,106間に係合する。これによっても 同様な作用効果が得られる。

#### - 第3の実施例 -

第4図(a) および第4図(b) により第3の 実施例を説明する。第4図(a) は平面図、第4 図(b) はその要部斜視図である。

配線基板10の端部の導体パターンが形成されていない領域R1にコ字状の切込みを入れて3つの係合突起107、108,109を立ち上げる。

係合突起107,108は互いに対向配置されている。一方、コネクタピン271には図示のように山型の係合部271aを形成してその係合部271aの内側に係合突起109を図示のように係合する。また、係合突起107,108の間にコネクタピン271を挟着する。係合突起107~109の表面には絶縁暦10Bが形成されているから、コネクタピン271は配線基板10に絶縁状態で保持される。コネクタピン271の熔部は半田接合部39で導体パターン10Cと電気的に接続される。

この第3の実施例でも上述と同様の作用効果が 得られる。なお、第5回、第6回に本発明の課題 を解決する他の方式を示す。

第5回において、配線基板10の一幅はL字状に立ち上げられて壁11が形成され、この壁11には所定間隔で複数の貫通孔11aが穿設されている。貫通孔11aには例えばゴムや樹脂製の環状結縁ブッシュ31が嵌設されその絶縁ブッシュ31にコネクタビン221が嵌合保持されている。

コネクタピン221の基板倒端部は細く加工されて可撓性リード221aとされ、導体パターン10Cに半田接合部38で半田付けされている。

このようなコネクタ取り付け構造によれば、コ ネクタ挿脱時にコネクタピン221に作用する荷 重はコネクタピン221と輪線ブッシュ31との 間の摩擦抵抗により支持され、半田接合部38 に直接作用しない。また、その時コネクタピン 221が多少動いてもコネクタピン221の一端 部には変形可能なリード221aが形成されてい るから半田接合部38には大きな荷重が作用せ ず、斯線のおそれが少ない。さらに可撓性リード 221aにより扱動による半田疲労も防止され、 従来よりも耐久性の高い配線基板を提供できる。 さらにまた、コネクタピン221が確実に位置決 めされるからリフロー法による半田付け工程にお いてコネクタピン221が位置づれするおぞれが なくなり、寸法特度の高い配線基板を提供できる。 第6回 (a)~(o)によりその他の方式を説

明する。第6図(a)は側面図、第6図(b)は

その要部正面図、第6図 (c) は (b) の平面図である。

配線基板10を図示のように略U字状に折り曲げ、上下に対向する折り曲げ端部の各々に切込み101にはそれぞれ 101を形成する。切り込み101にはそれぞれ 絶縁ブッシュ32,33間にコネクタピン231が保持 される。コネクタピン231と不図示の導体パタ ーンとの電気的接続は可撓性のある半田ワイヤ、 銅ワイヤ、アルミワイヤのような導電性材料から なるリード34でなされ、リード34の一端は半 田接合部35で導体パターンに半田付けされている。

この方式においても、第5回で説明したと同様の作用効果が得られ、コネクタ挿脱時の断線や半田疲労による断線が防止されるとともに、半田付時の位置づれも防止できる。

### G. 発明の効果

本発明によれば、コネクタピンが配線基板に絶 級状態で機械的に取着されるので、コネクタ挿脱

### 特閉平 3-101083(4)

:コネクタピン

時の荷重が半田接合部に作用せず断線が防止され るとともに、揺動による半田疲労も防止される。 さらに、半田付け時の位置決めが確実にでき、寸 法特度の高い配線基板が提供できる。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図 (a) は第1の実施例の平面図、 (b) はその要部斜視図、第2図 (a) は第2の実施例 の平面図、(b)はその要部斜視図、第3図(a) は第2の実施例の変形例を示す平面図、 (b) は その要部斜視図、第4図 (a) は第3の実施例の 平面図、 (b) はその要部斜視図、第5図はその 他のコネクタ取付構造を示す斜視図、第6図(a) はさらにその他のコネクタ取付構造の側面図、 (b) はその要都正面図、(c) は (b) の平面 図、第7回は従来例を説明する配線基板の側面図 である.

10:配線基板 10A:金属板

10日:絶縁間 10C:導体パターン

11:立ち上げ壁

31~33:絶縁ブッシュ

34:可撓性リード

35~39: 半田接合部

102~109:係合突起

221a:可撓性リード ·

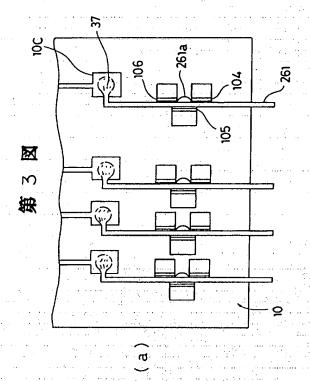
261a: 半球状係合部

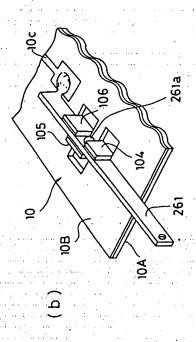
代理人 弁理士 永 井

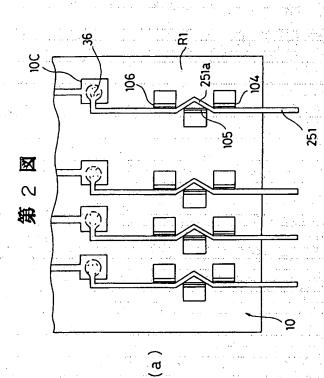
2 2 1 , 2 3 1 , 2 4 1 , 2 5 1 , 2 6 1 , 2 7 1

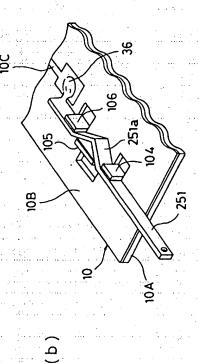
241a,251a,271a:クランク部

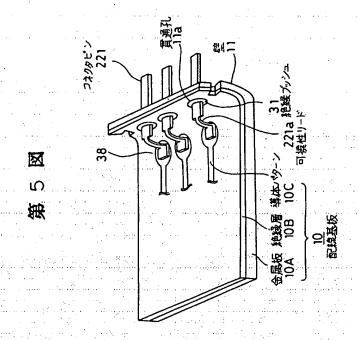
网

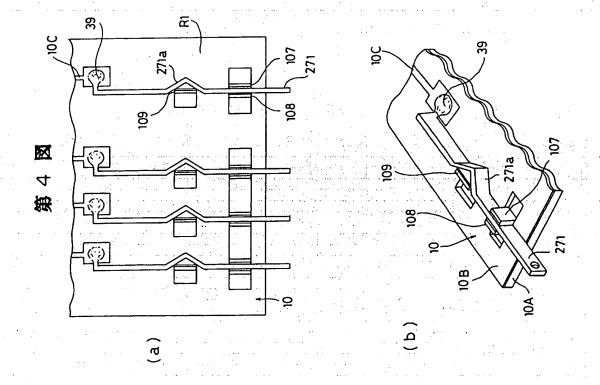






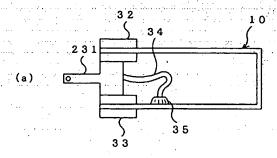


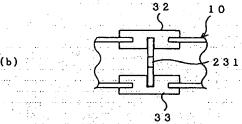


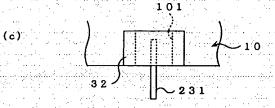


## 特開平 3-101083(7)









第7图

